

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-026

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	易天股份	股票代码	300812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王亚丽		
电话	0755-27850601		
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401		
电子信箱	IR@etmade.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	271,359,339.75	304,359,338.50	-10.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,307,742.90	29,965,645.75	-72.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,351,630.93	28,601,101.68	-74.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,522,781.81	79,135,658.34	25.76%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.15	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.15	-73.33%
加权平均净资产收益率	1.07%	3.82%	-2.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,331,550,340.99	1,384,429,986.20	-3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	776,571,962.70	775,184,071.22	0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,518		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柴明华	境内自然人	14.66%	28,752,991	0	不适用	0
高军鹏	境内自然人	12.31%	24,136,718	18,102,539	不适用	0
胡靖林	境内自然人	7.46%	14,628,018	0	不适用	0
深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.32%	14,363,300	0	不适用	0
千一私募基金管理（山东）有限公司一千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	9,805,393	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1.00%	1,963,769	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.91%	1,791,114	0	不适用	0

高盛国际一自有资金	境外法人	0.64%	1,248,485	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.57%	1,124,620	0	不适用	0
陈飞	境内自然人	0.49%	969,021	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司原控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生于 2026 年 1 月 7 日签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》及柴明华先生、高军鹏先生于 2026 年 1 月 7 日重新签署了《一致行动协议》，因此柴明华先生、高军鹏先生为公司控股股东、实际控制人，两位股东属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用 ☐不适用

新控股股东名称	柴明华、高军鹏
变更日期	2026 年 01 月 07 日
指定网站查询索引	详见公司 2026 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订〈一致行动协议〉暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2026-001）
指定网站披露日期	2026 年 01 月 07 日

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☐不适用

新实际控制人名称	柴明华、高军鹏
变更日期	2026 年 01 月 07 日
指定网站查询索引	详见公司 2026 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订〈一致行动协议〉暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2026-001）
指定网站披露日期	2026 年 01 月 07 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

（一）公司从事的主要业务、主要产品

公司是一家专业从事平板显示专用设备及半导体专用设备自主研发、生产与销售的高新技术企业，秉持“成为全球最好的专用设备提供商”的发展愿景，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于为客户提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司主要产品类别涵盖 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备、传统封装设备及先进封装设备。公司持续深化智能制造装备领域战略布局，基于在贴附、清洗、绑定、脱泡、检测等工艺环节多年的技术沉淀与积累，构建了平板显示和半导体两大行业业务主线。通过不断推进技术创新、扩展客户资源、优化经营模式、提升市场服务，积极拓展在平板显示专用设备及半导体专用设备领域的市场份额。



公司主要设备类别及应用

（二）公司所处的行业地位情况

公司专注于为平板显示及半导体领域客户提供专用设备的整体解决方案，核心业务聚焦于关键设备的国产化替代，致力于降低客户对进口设备的依赖，有效助力客户降本增效。自成立以来，公司始终深耕智能制造装备行业，坚持自主创新，持续推出技术先进、性能稳定的系列化产品。凭借深厚的技术积累、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，公

公司产品已获得国内外一线平板显示厂商及半导体客户的高度认可，并确立了其核心专用设备供应商的地位。公司在业内品牌影响力持续扩大，市场知名度与美誉度不断提升，行业竞争地位进一步巩固。

1、平板显示专用设备行业

公司在平板显示设备领域持续深耕，产品覆盖 LCD、柔性 OLED 及 VR/AR/MR 等新型显示技术路线，为客户提供定制化非标自动化解决方案，并在部分关键工序实现进口替代。

LCD 显示设备领域，公司已实现后道模组段全工艺流程覆盖，具备 130 寸及以下整线组装能力，主要设备涵盖清洗、偏光片贴附、全贴合、AOI 检测、脱泡、贴膜/覆膜、背光组装及绑定等环节。凭借产品质量、技术创新与配套服务优势，公司部分设备实现进口替代，并与京东方、深天马、华星光电、惠科股份、杉金光电、恒美光电、三利谱等头部面板及材料厂商建立了长期稳定的合作关系。在中大尺寸 LCD 后段整线工艺中，公司具备较强的技术整合能力与大型项目管理经验，通过嵌入全段闭环检测系统，在保证生产节拍的同时有效管控产品品质。随着国内面板厂商海外产能布局，公司依托现有客户信任，同步拓展至华星光电（印度/越南）、臻宇光电（越南）、蓝思科技（越南/泰国）、无锡夏普（越南）等海外工厂。此外，受益于国内新能源汽车产业快速发展，公司在车载显示领域的点胶穿孔背光组装设备、异形双联屏真空全贴合设备等产品出货量增长，已获得京东方、华星光电、深天马、武汉海微、华安鑫创等客户订单。

柔性 OLED 显示设备领域，公司主要产品包括柔性偏光片贴附设备、贴合设备、AOI 检测设备、脱泡设备及出货膜/制程膜设备等。其中，全自动柔性面板偏光片贴附设备已获得京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户认可；柔性面板制作工艺所需的膜材贴附设备（如面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等）亦获得华星光电等客户认可。公司获得京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目订单，柔性 OLED 覆膜设备已在合肥维信诺相关产线完成验证。依托在面板贴附领域的技术积累，公司已成为国内柔性面板制造商的主要设备供应商之一。

VR/AR/MR 显示设备领域，公司可提供 Micro OLED（硅基 OLED）晶圆显示偏光片贴附设备、PF 膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备、光机组装设备及全自动化检测设备等，基本覆盖该领域模组组装与后段组装所需主要设备，相关产品已获得视涯科技等客户认可。同时，公司为该领域膜材制造提供的覆膜设备，已获得三利谱、歌尔股份、宁波诚美、芜湖微显、梦显科技等客户认可并展开合作。公司在 VR/AR/MR 显示领域的贴附设备市场份额持续提升，与视涯科技合作推进 OTP 自动化设备、检测贴合设备等项目。此外，公司持续加大研发投入，在配套自动化检测设备技术工艺方面取得重要突破。

2、半导体专用设备行业

公司控股子公司微组半导体专注于全自动微米级高精度微组装设备、Mini LED 返修设备的研发，是一家集设计、生产和销售、服务为一体的半导体微组装设备专业制造商，其产品主要有 Mini LED 产品线 and 封装设备产品线，可适用于

IC 集成电路封装、Mini LED/Micro LED 返修、高速光模块的组装、射频器件、微波器件、MEMS 传感器、医疗 X 射线探测器，IGBT 模块等器件的封装，可实现部分国产设备替代进口设备。公司子公司易天半导体是一家集自主研发、设计、生产、销售和服务于一体的半导体专用设备制造商，具备 Mini/Micro LED 巨量转移全工艺段自动线设备相关半导体设备研发和制造能力。

在 Mini/Micro LED 设备领域，微组半导体已开发了 Mini LED 固晶后修复技术、回流焊接后修复技术、模压后一体化修复技术、Mini LED 灯带全自动点亮检测及返修设备；Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显示模组生产制造。易天半导体专注于 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造，已与显示行业多家头部客户共同进行玻璃基和 PCB 基的芯片巨量转移的工艺验证。报告期内，易天半导体在 Mini LED 巨量转移领域的技术优势进一步巩固，自主研发的针刺巨量转移固晶机产能达到 300K UPH，良率达到 99.998%，技术指标处于行业领先水平；重点关注 COB、MIP、COG 技术工艺，在 COG 玻璃基技术领域参与了部分显示行业头部客户的工艺验证，技术方案获得客户高度认可。

在传统封装设备领域，公司基于近二十年来贴附类研发生产技术的沉淀积累，开发生产的半导体相关的覆膜设备，得到了包括三安光电、通富微电、歌尔股份、华天科技、燕东微电子等客户的认可。在医疗器械设备方面，微组半导体开发的 X 射线探测器模块微组装机生产线，在医疗器械断层扫描 CT 机生产工序中起到了重要的国产化替代作用，获得了医疗行业客户航卫通用、联影医疗、同方威视、奕瑞影像科技、东软医疗等客户的认可。在 IGBT 设备领域，微组半导体专注于微组装机工艺及装备的研发，重点开发高速、高精度、多功能、全自动半导体封装设备，已开始进入 IGBT 专用贴片机领域。微组半导体推出的专用贴片机，取得峻凌电子订单；同时开发了碳化硅银膜预烧结贴片设备，目前处于 DEMO 阶段。

在先进封装设备领域，在 Chiplet 专用设备领域，微组半导体以倒装贴片技术为核心不断提升产品性能，丰富产品线，涵盖了 Dipping/TCB/USC/覆膜等工艺，相关产品可用于 SIP(系统级封装)、MEMS 器件、射频器件、微波器件和混合电路的微组装机，已取得了日月新半导体、长电科技等客户订单。

在光模块设备领域，微组半导体在前序 100G、800G 的高精度贴片机技术基础上，报告期内联合光通信行业重要客户无锡索米合作开发了 1.6T 硅光芯片倒装贴片机，可实现国产替代，部分订单已经完成验收。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日